

## Document with integrated electronic circuit

**Patent number:** EP1134694  
**Publication date:** 2001-09-19  
**Inventor:** HOFMANN HARALD (DE)  
**Applicant:** INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)  
**Classification:**  
- international: B42D15/00; G06K19/04; G06K19/077; G07D7/00;  
B42D15/00; G06K19/04; G06K19/077; G07D7/00;  
(IPC1-7): G06K19/077  
- european: B42D15/00C; G06K19/04; G06K19/077T; G07D7/00D6  
**Application number:** EP20000105602 20000316  
**Priority number(s):** EP20000105602 20000316

Also published as:

WO0169523 (A1)

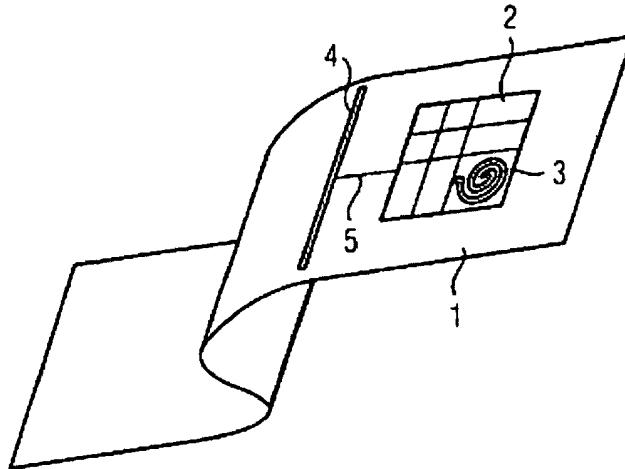
Cited documents:

WO9954842  
EP0855675  
GB2135523

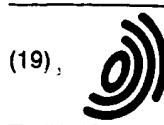
[Report a data error here](#)

### Abstract of EP1134694

The document is a sheet or strip (1) of paper or similar carrier material in or on which an electronic circuit (2) based on semiconductor technology is integrated. The circuit is implemented using organic semiconductor technology. The circuit may include at least one OFET based on polymer semiconductor technology. At least one component such as a coil inductance may be included. Metal or conductive plastics strips (4) are connected to the circuit and act as antennas. The document may be a means of payment, the circuit providing an electronic detection characteristic.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19),

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 134 694 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
19.09.2001 Patentblatt 2001/38

(51) Int Cl.7: G06K 19/077

(21) Anmeldenummer: 00105602.7

(22) Anmeldetag: 16.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: Infineon Technologies AG  
81669 München (DE)

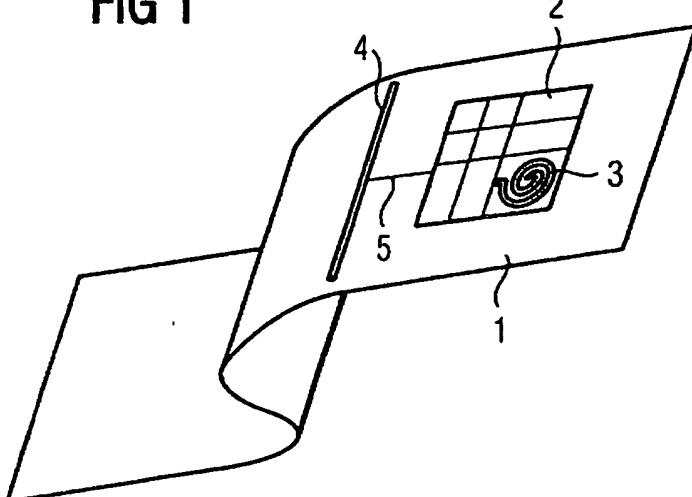
(72) Erfinder: Hofmann, Harald  
90766 Fuerth (DE)  
  
(74) Vertreter: Hermann, Uwe, Dipl.-Ing. et al  
Epping, Hermann & Fischer  
Ridlerstrasse 55  
80339 München (DE)

### (54) Dokument mit integrierter elektronischer Schaltung

(57) Auf ein Blatt oder einen Streifen (1) aus Papier oder einem papierähnlichen Trägermaterial, z. B. einen Geldschein, ist eine elektronische Schaltung (2) aus organischem Halbleitermaterial aufgedruckt oder einlaminiert, die auch eine als Induktivität wirkende ebene Spi-

rale (3) aufweisen oder mit dem Metallstreifen (4) eines Geldscheins über eine Leiterbahn (5) verbunden sein kann. Das Dokument kann eine Struktur übereinander laminierter Schichten besitzen, die außer einer Folie mit der darin ausgebildeten Schaltung noch mechanische oder elektrische Schutzschichten umfasst.

FIG 1



## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Dokument, insbesondere einen Geldschein, in das eine elektronische Schaltung in Halbleitertechnologie integriert ist, um das Dokument automatisch verfolgen oder seine Echtheit nachweisen zu können.

[0002] Es ist möglich, elektronische Schaltungen in Halbleitertechnologie so flach herzustellen, dass sie auf einem Blatt oder Streifen aus Papier oder einem papierähnlichen Trägermaterial aufgebracht und so in den Träger integriert werden können. Bekannt ist die Integration einer elektronischen Schaltung in Silizium-Halbleitertechnologie auf einem Geldschein, die den Sicherheitsmetallstreifen des Geldscheines als Antenne verwendet. Eine solche Schaltung ohne eigene Stromversorgung kann dazu verwendet werden, den Geldschein zu orten oder ein elektronisches Merkmal zur Erkennung der Echtheit des Zahlungsmittels nachzuweisen. Die elektronische Schaltung ist auf dem Geldschein aufgedruckt und bildet eine Art Etikett, das im heutigen Sprachgebrauch mit dem englischen Wort "Tag" bezeichnet wird.

[0003] Elektronische Schaltungen lassen sich statt in üblichen Halbleitermaterialien auch in organischen Verbindungen, die Halbleitereigenschaften aufweisen, herstellen. Es gibt z.B. sogenannte OFET als Feldeffekttransistoren in Polymer-Halbleitertechnologie. Es ist bekannt, mittels dieser organischen Halbleitertechnologie elektronische Schaltungen in Form von Tags oder Chipkarten herzustellen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Dokument mit einer integrierten elektronischen Schaltung anzugeben, das bei hoher mechanischer Flexibilität einfach herstellbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird mit dem Dokument mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Dokument ist die integrierte elektronische Schaltung in einer organischen Halbleitertechnologie realisiert. Die Schaltung ist direkt auf das Trägermaterial des Dokumentes, z. B. einen Geldschein, aufgebracht oder als eigene Schicht auf einer Folie oder dergleichen in oder auf das Trägermaterial laminiert.

[0007] Es folgen nähere Erläuterungen von Beispielen der erfindungsgemäßen Dokumente mit integrierter elektronischer Schaltung anhand der Figuren 1 bis 6. Die Figur 1 zeigt eine typische Ausgestaltung eines solchen Dokumentes.

Die Figuren 2 bis 5 zeigen Schichtstrukturen von Ausführungsbeispielen des Dokumentes im Querschnitt. Die Figur 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel ähnlich dem der Figur 5 in Aufsicht.

[0008] Das Dokument kann z.B. ein Geldschein sein, wie er im Prinzip in der Figur 1 dargestellt ist. Auf ein Blatt oder einen Streifen 1 aus Papier oder einem papierähnlichen Trägermaterial, hier einem Geldschein,

ist eine elektronische Schaltung 2 aus organischem Halbleitermaterial aufgebracht. Die Schaltung kann eine als Spule (Induktivität) wirkende Komponente 3, die vorzugsweise als ebene Spirale ausgebildet ist, aufweisen.

5 Eine Kontaktierung des in einem Geldschein vorhandenen Metallstreifens 4 mittels einer elektrisch leitenden Verbindung 5 ist hier ebenfalls möglich. Die Spirale, der Metallstreifen oder ein streifenförmiger Anteil des organischen Halbleitermaterials kann insbesondere 10 als Antenne vorgesehen sein, mit der Signale empfangen und/oder z. B. an ein Terminal (Lesegerät, Ortungsgerät oder dergleichen) übermittelt werden können. Die Antenne kann sowohl bei induktiver als auch bei kapazitiver Kopplung direkt auf dem organischen 15 Halbleitermaterial aufgebracht werden. Ein Metallstreifen kann so insbesondere durch einen elektrisch leitfähigen Kunststoffstreifen ersetzt sein, womit eine gesonderte Kontaktierung der Antenne an die elektronische Schaltung entfällt.

20 [0009] Die in organischer Halbleitertechnologie realisierte elektronische Schaltung kann direkt auf das Dokument, z.B. einen Geldschein, aufgedruckt sein. Dabei ist es zweckmäßig, als Trägermaterial dehnungsarmes Papier zu verwenden und das Layout und die Dimensionierung der Schaltung so zu gestalten, dass eine mögliche Dehnung des Papiers, die nicht ganz zu vermeiden ist, unschädlich ist. Zusätzlich kann eine Deckschicht als Schutzschicht über der Schaltung aufgebracht werden. Diese Schutzschicht kann auf der gesamten Oberfläche des Dokumentes vorhanden sein, was auch von den Abmessungen der Schaltung im Verhältnis zu der Gesamtfläche des Dokumentes abhängt.

25 [0010] Das Trägermaterial kann ein Laminat aus mindestens zwei Schichten aus Papier oder einem papierähnlichen Material sein. Die Schaltung wird bei der Herstellung des Dokumentes auf eine Trägerschicht oder anteilig auf beide Trägerschichten aufgebracht. Das kann z. B. mittels eines Offsetdruck-Verfahrens oder eines Inkjet-Verfahrens (Tintenstrahldruck) geschehen.

30 [0011] In Figur 2A ist als Beispiel eine Anordnung aus Das Layout und die Dimensionierung der Schaltung sind hier ebenfalls zweckmäßig so zu gestalten, dass eine mögliche Dehnung des Papiers, die nicht ganz zu vermeiden ist, unschädlich ist.

35 [0012] In Figur 2B ist als Beispiel eine Anordnung aus zwei Trägerschichten 11, 12 mit jeweils darauf aufgebrachten Halbleiterschichten 21, 22 aus organischem Halbleitermaterial, die Anteile der Schaltung enthalten, im Querschnitt dargestellt. Die beiden Trägerschichten werden entsprechend der in Figur 2A gezeigten Ausrichtung so miteinander verbunden, dass die Schaltung zwischen den Trägerschichten angeordnet ist. Falls sich Anteile der Schaltung auf beiden Trägerschichten befinden, werden die Halbleiterschichten 21, 22 nach Bedarf punktweise elektrisch leitend verbunden, z. B. indem

40 entsprechend der schematischen Darstellung von Figur 2B eine Trägerschicht an den gewünschten elektrischen Kontaktstellen perforiert wird und eine geringe Menge eines elektrisch leitfähigen, vorzugsweise organischen,

Materiales 6 dort eingespritzt wird. Alternativ kann eine entsprechende leitende Verbindung hergestellt werden, indem vor dem Verbinden der Schichten an den gewünschten elektrischen Kontaktstellen eine elektrisch leitende, vorzugsweise organische, Substanz auf einer Halbleiterschicht aufgebracht wird, die während des Laminierens mit den gegenüberliegenden Stellen der anderen Halbleiterschicht eine dauerhafte elektrisch leitende Verbindung eingeht.

[0012] Ein alternatives Ausführungsbeispiel gemäß Figur 3 besitzt eine auf einer Trägerschicht 11 auflamierte Folie 23 aus organischem Material, in der die elektronische Schaltung 2 ausgebildet ist (Sandwich-Struktur). Die Schaltung kann hierbei wie auch in den übrigen Ausführungsbeispielen die gesamte Fläche des Dokumentes oder, wie in der Figur 3 gezeichnet, nur einen Anteil der Fläche des Dokumentes einnehmen.

[0013] Figur 4 zeigt im Querschnitt eine Schichtstruktur eines erfindungsgemäßen Dokumentes, bei der eine Schicht oder Folie 23 mit der Schaltung 2, die in organischem Halbleitermaterial realisiert ist, auf einer Trägerschicht 11 angebracht ist. Zwischen diesen Schichten befindet sich eine elektrische Schutzschicht 71 zur Abschirmung (shield), die ebenfalls organisches Halbleitermaterial sein kann und insbesondere eine organische Halbleiterschaltung umfassen kann. Eine derartige elektrische Schutzschicht kann dafür vorgesehen sein, zu verhindern, dass in einer Schaltung gespeicherte Informationen ausgelesen oder manipuliert werden können.

[0014] Als weitere Schutzschichten sind in dem Beispiel der Figur 4 auf der von der Trägerschicht 11 abgewandten Oberseite des Dokumentes eine zweite elektrische Schutzschicht 72 und eine mechanische Schutzschicht 70 oder Deckschicht vorhanden. Derartige Schutzschichten können ganzflächig oder nur im Bereich der integrierten Schaltung einseitig oder beidseitig vorhanden sein. Es ist insbesondere möglich, mehrere Schichtlagen mit elektronischen Schaltungen in dem Dokument vorzusehen, die durch dazwischen angeordnete Schutzschichten elektrisch voneinander isoliert und allenfalls an den gewünschten Kontaktstellen elektrisch leitend miteinander verbunden sein können. Elektrische Schutzschichten mit den Eigenschaften der oben beschriebenen Schutzschicht 71 können als Abschirmungen jeweils über und unter den vorhandenen Halbleiterschichten vorhanden sein. Eine mechanische Schutzschicht als Deckschicht oder Passivierung auf einer oder beiden Oberseiten des Dokumentes dient zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung wie Abrieb und dergleichen und wird aus einem dafür geeigneten, ausreichend strapazierfähigem Material aufgebracht.

[0015] In Figur 5 ist ein Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem die Schaltung 2 in einer Folie 23 oder organischen Halbleiterschicht ausgebildet ist, die Aussparungen oder Löcher 8 aufweist. Die Trägerschichten 73 und 74 sind hier beidseitig vorhanden und durch die Löcher 8 in der Folie 23 miteinander verbunden. Diese

Strukturierung macht es möglich, eine innigere und dauerhafte Verbindung zwischen den laminierten Schichten zu bewirken. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn mit der eingesetzten Fertigungstechnik zwischen

5 dem für die Schaltung verwendete organische Halbleitermaterial und dem als Trägermaterial verwendeten Papier keine ausreichende Haftung herstellbar ist. Es kann so auch eine ausreichende mechanische Verbindung zwischen zwei nicht laminierbaren Materialien hergestellt werden.

[0016] Figur 6 zeigt eine solche Ausgestaltung ähnlich dem Beispiel von Figur 5 in einer Ansicht, in der die Schichtlage der Folie aus organischem Halbleitermaterial wiedergegeben ist. Die integrierte Schaltung 2, die im Prinzip beliebig strukturiert sein kann, ist schematisch mit ihren äußeren Umrissen eingezzeichnet. Die in der Halbleiterschicht vorhandenen Löcher 8 können unterschiedliche geometrische Formen und Größen aufweisen und dem jeweiligen Bedarf entsprechend verteilt

20 sein. Die Halbleiterschicht befindet sich zwischen zwei Schichten des Blattes oder Streifens 1, den das Trägermaterial des Dokumentes bildet, und ist in diesem Ausführungsbeispiel so strukturiert, dass eine Leiterschleife aus elektrisch leitendem Material der Folie als Spule 3 ausgebildet ist. Wegen der Größe der Leiterschleife, die rings um den Rand des Dokumentes verläuft, muss die Folie im Wesentlichen eine äußere Abmessung aufweisen, die der Abmessung des Dokumentes entspricht. Die Löcherstruktur der Halbleiterschicht ermöglicht es

30 in diesem Fall, nicht nur eine verbesserte Laminierung

zu erreichen, sondern auch in erheblichem Umfang Folienmaterial zu sparen. Eine derartig perforierte Folie

kann auch direkt in die Papiermasse bei der Papierherstellung eingelegt werden. Drücke und Temperaturen

35 bei der Verarbeitung werden so gewählt, dass die durch die organische Halbleiterschaltung bedingten einzuhaltenden Grenzwerte nicht überschritten werden.

[0017] Bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Dokumentes können in demselben Arbeitsgang praktisch alle diejenigen elektronischen Komponenten hergestellt werden, die als ebene Leiterbahnen realisierbar

40 sind. Das sind insbesondere Kondensatoren, die durch parallel zueinander verlaufende Leiterbahnen gebildet sind, und Spulen (Induktivitäten), die durch eine Vielzahl von parallel zueinander verlaufenden Leiterbahnen, vorzugsweise durch spirale Anordnungen, gebildet werden. Eine derartige Spule oder eine Kapazität, die zwischen der elektronischen Schaltung und einem Lesegerät oder dergleichen zumindest zeitweilig besteht,

45 kann als Antenne verwendet werden. Eine extra ausgebildete Kontaktierung einer beispielsweise durch eine metallische Leiterbahn gebildete Antenne ist dann unnötig.

[0018] Die elektronische Schaltung kann als Merkmal 50 zur Erkennung von Fälschungen dienen. Die Schaltung kann ferner dazu dienen, das Dokument über die Schaltung zu orten, so dass eine automatische Verfolgung des Dokumentes, z. B. eines Geldscheines, möglich ist.

5

EP 1 134 694 A1

6

Die Schaltung kann sowohl zur Ortung als auch zur Erkennung der Echtheit des Dokumentes verwendet werden. Das Dokument kann im Prinzip beliebige Eigenschaften aufweisen; es kann sich um ein Zahlungsmittel oder um eine Urkunde oder dergleichen handeln.

**Patentansprüche**

1. Dokument als Blatt oder Streifen (1) aus Papier oder einem papierähnlichen Trägermaterial, auf oder in dem eine elektronische Schaltung (2) in Halbleitertechnologie integriert ist,  
**dadurch gekennzeichnet, dass**  
die Schaltung in einer organischen Halbleitertechnologie realisiert ist.

2. Dokument nach Anspruch 1, bei dem die Schaltung mindestens einen OFET in Polymer-Halbleitertechnologie aufweist.

3. Dokument nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Schaltung mindestens eine als Spule (Induktivität) wirkende Komponente (3) aufweist.

4. Dokument nach Anspruch 3, bei dem die als Spule wirkende Komponente (3) als Antenne vorgesehen ist.

5. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
das mit einem Metallstreifen (4) ausgebildet ist und  
bei dem der Metallstreifen elektrisch leitend mit der Schaltung verbunden und als Antenne vorgesehen ist.

6. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
das mit einem elektrisch leitfähigen Kunststoffstreifen (4) ausgebildet ist und  
bei dem der Kunststoffstreifen elektrisch leitend mit der Schaltung verbunden und als Antenne vorgesehen ist.

7. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 6, das als Zahlungsmittel vorgesehen ist.

8. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Schaltung dafür vorgesehen ist, eine Ortung des Dokumentes vorzunehmen.

9. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem die Schaltung dafür vorgesehen ist, ein elektronisches Erkennungsmerkmal bereitzustellen.

10. Dokument nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem

die Schaltung in einer Halbleiterschicht (21, 22; 23) ausgebildet ist und die Halbleiterschicht in einer laminierten Schichtfolge angeordnet ist.

11. Dokument nach Anspruch 10, bei dem die laminierte Schichtfolge mindestens eine Trägerschicht (11, 12; 73, 74) und mindestens eine mechanische Schutzschicht (70) umfasst.

12. Dokument nach Anspruch 10 oder 11, bei dem die laminierte Schichtfolge mindestens eine elektrische Schutzschicht (71, 72) als Abschirmung oder Isolation umfasst.

13. Dokument nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei dem

die Halbleiterschicht Löcher (8) oder Aussparungen aufweist und diese Löcher oder Aussparungen mit dem Material einer angrenzenden Schicht der Schichtfolge gefüllt sind.

25

20

35

45

50

55

EP 1 134 694 A1

FIG 1

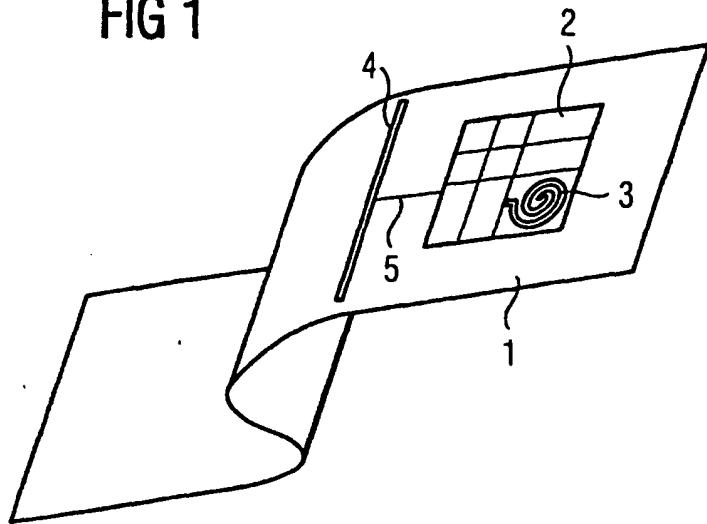


FIG 2A

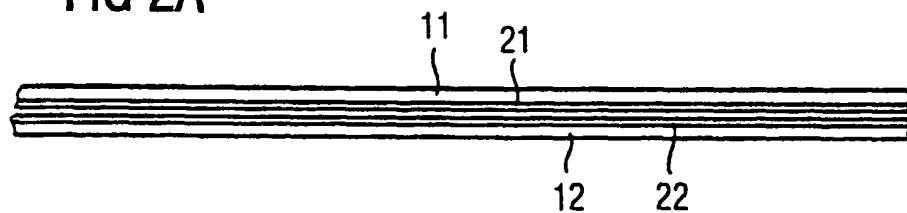
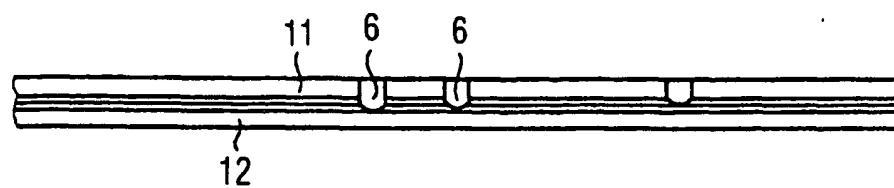


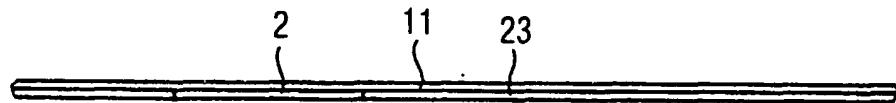
FIG 2B



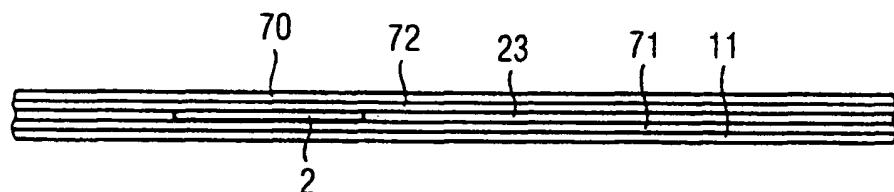
EP 1 134 694 A1

...

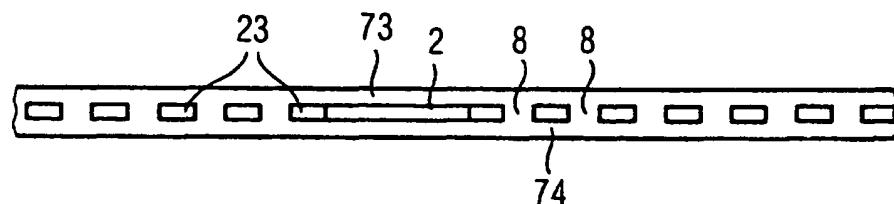
**FIG 3**



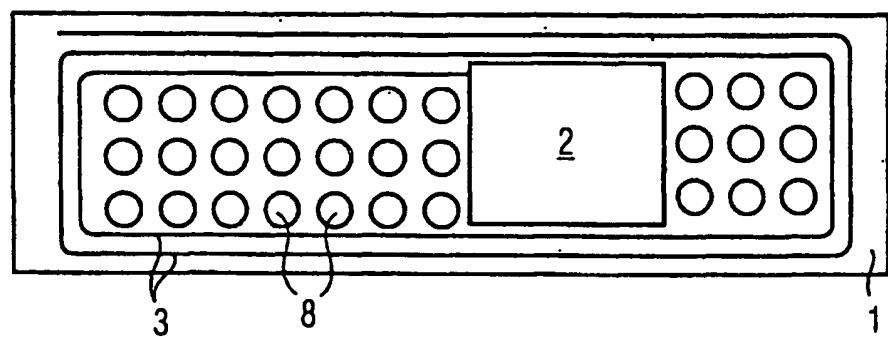
**FIG 4**



**FIG 5**



**FIG 6**



## EP 1 134 694 A1

Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 10 5602

## EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	WO 99 54842 A (KRUL JOHANNES ; HESSE WILHELM BERNARDUS DE (NL); VHP VEILIGHEIDSPAP) 28. Oktober 1999 (1999-10-28)	1-7, 9	G06K19/077
Y	* Seite 1, Zeile 28 – Seite 2, Zeile 5 * * Seite 3, Zeile 7 – Seite 4, Zeile 8; Ansprüche 1,4,5,9-11,14-16; Abbildungen 1-4 *	8, 10, 11	
Y	EP 0 855 675 A (IBM) 29. Juli 1998 (1998-07-29) * Spalte 7, Zeile 39 – Spalte 8, Zeile 33; Abbildungen 8-10 *	8, 10, 11	
A	GB 2 135 523 A (SHARP KK) 30. August 1984 (1984-08-30) * Seite 2, Spalte 1, Zeile 40-45; Abbildung 2 *	1, 10-12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.7)
			G06K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	8. August 2000	Schauler, M	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : rechtsschaffende Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument			
S : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

## EP 1 134 694 A1

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 5602

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

08-08-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9954842	A	28-10-1999	NL 1008929 C AU 3346899 A	21-10-1999 08-11-1999
EP 0855675	A	29-07-1998	US 5528222 A AT 179270 T CA 2153441 A CN 1118910 A DE 69509242 D DE 69509242 T WO 9607985 A EP 0780007 A HU 76996 A JP 8088586 A KR 191975 B PL 318977 A SG 46938 A ZA 9507078 A	18-06-1996 15-05-1999 10-03-1996 20-03-1996 27-05-1999 04-11-1999 14-03-1996 25-06-1997 28-01-1998 02-04-1996 15-06-1999 21-07-1997 20-03-1998 11-03-1996
GB 2135523	A	30-08-1984	JP 59144968 A CA 1215785 A DE 3403799 A	20-08-1984 23-12-1986 16-08-1984

EPO FORM P051

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts. Nr.12/82